

# Примеры выявления дефектной продукции при проведении разрушающего физического контроля.

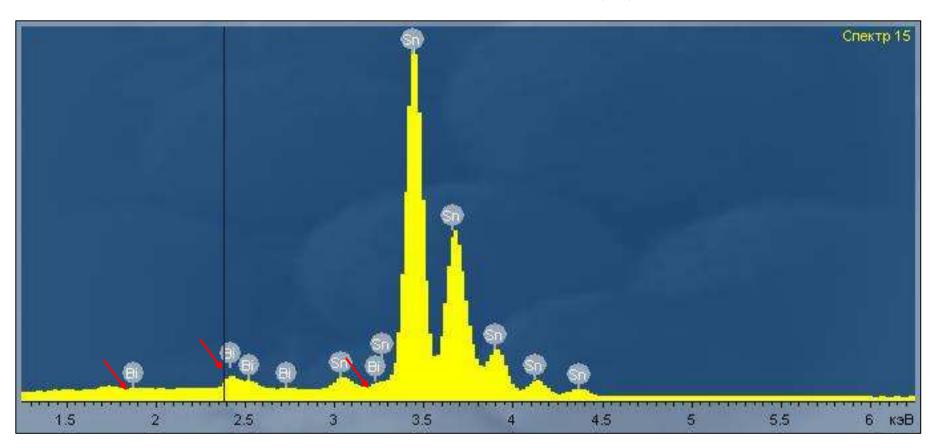
196084, Санкт-Петербург, ул.Цветочная, д. 25, корп.3 тел. (812) 676-28-92 факс (812) 676-29-96 E-mail: malinin@elstandart.spb.ru Интернет-сайт: http://www.icrniies.ru

Санкт-Петербург, 2014 г.

### Программа проведения разрушающего физического контроля (РФА)

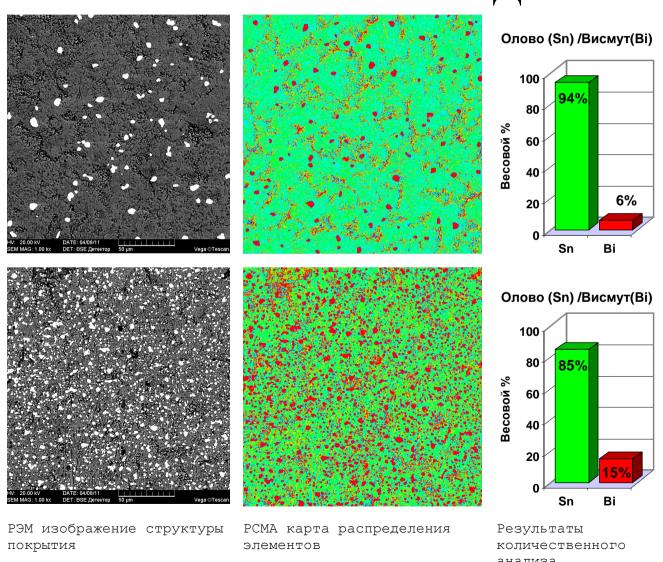
ИСПЫТАНИЕ	ИМС	гибридные ИМС	п/п приборы	реле
Контроль качества маркировки	ОСТ 11 073.013, метод 407-1; ГОСТ 30668, метод 407-3		ГОСТ Р В 20.57.416, метод 407-3	
Определение состава покрытия внешних выводов	Методика по проведению рентгеноспектрального микроанализа (РСМА)			
Испытание на способность к пайке	ОСТ 11 073.013, метод 402-1		ГОСТ Р В 20.57.416, метод 402-1	
Проверка прочности выводов	ОСТ 11 073.013, метод 109-1, 110-3		ГОСТ Р В 20.57.416, метод 109-1, 110-3	
Контроль содержания паров воды внутри корпуса	ОСТ 11 073.013, метод 222-1			
Ультразвуковой контроль	СТО ЯВША.20.57.006			
Рентгеновский контроль	ОСТ 11 073.013, метод 414-2; СТО ЯВША.20.57.005		ОСТ 11 094.029; СТО ЯВША.20.57.005	
Контроль прочности внутренних соединений	ОСТ 11 073.013, метод 109-4		ГОСТ 28578, глава 2, метод 6.В	
Испытание на сдвиг кристалла	ОСТ 11 073.013, метод 115-1		ГОСТ 28578, глава 2, метод 6.Д	
Визуальный внутренний контроль	ОСТ 11 073.013, метод 405-1.1	ОСТ 11 073.013, метод 405-1.2	ОСТ В 11 0219, п. 2.1	ГОСТ 16121 п. 2.2.10
Контроль качества кристалла и металлизации методом растровой электронной микроскопии (РЭМ)	ОСТ 11 073.013, метод 414-4; ОСТ 11 14.1012, метод 28		ОСТ В 11 0219, п. 2.1	

## Определение состава покрытия внешних выводов



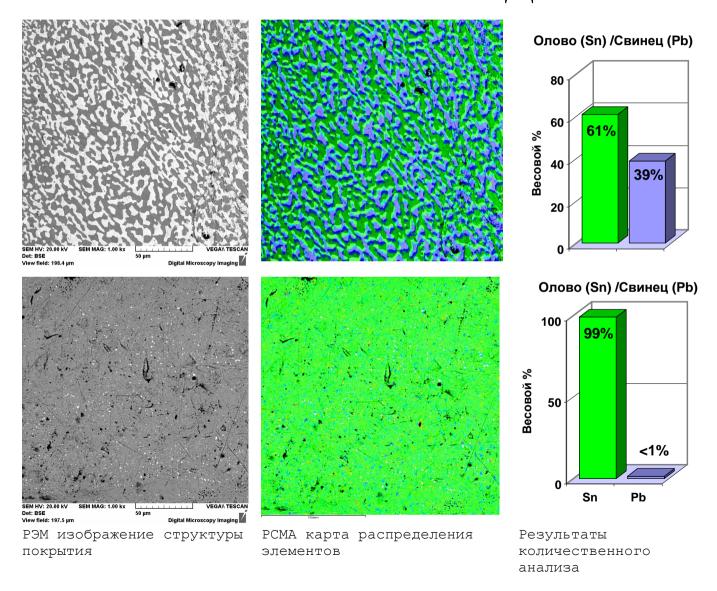
Висмут в составе покрытия внешних выводов изделий в бессвинцовом исполнении (маркировка «PbFree»). Спектр получен методом РСМА.

#### Определение состава покрытия внешних выводов

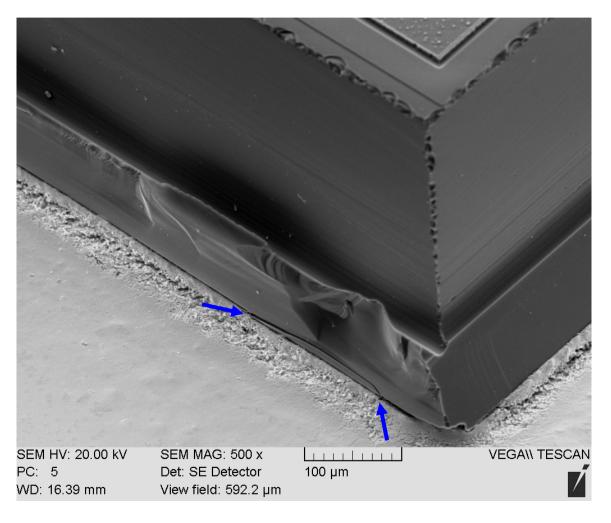


анализа

## Определение состава покрытия внешних выводов

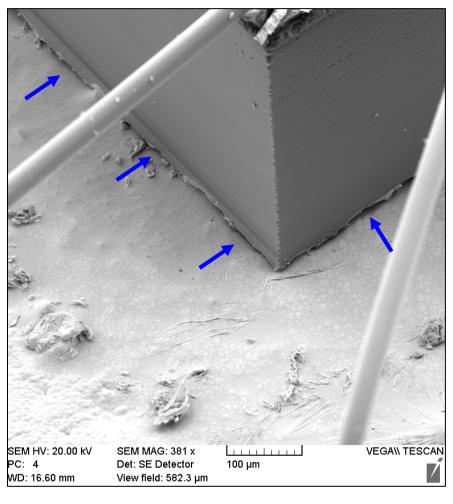


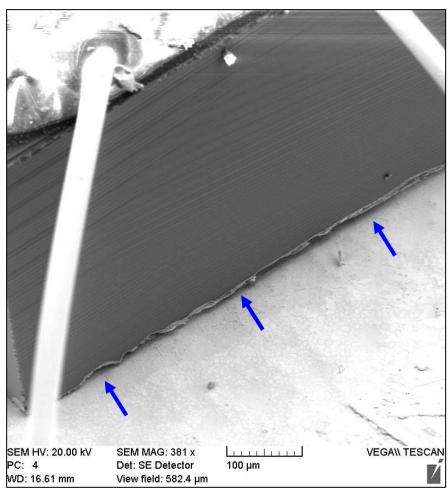
## Контроль посадки кристалла методом РЭМ



Расслоение кристалла

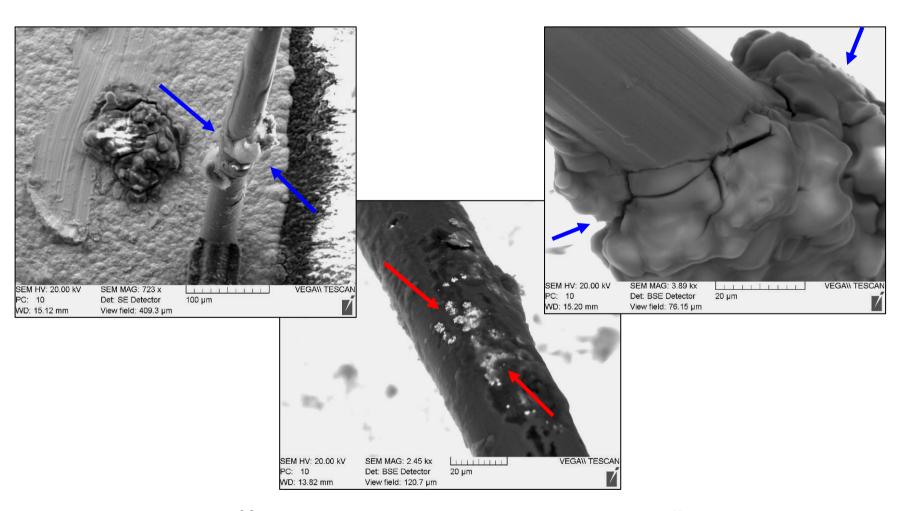
## Контроль посадки кристалла методом РЭМ



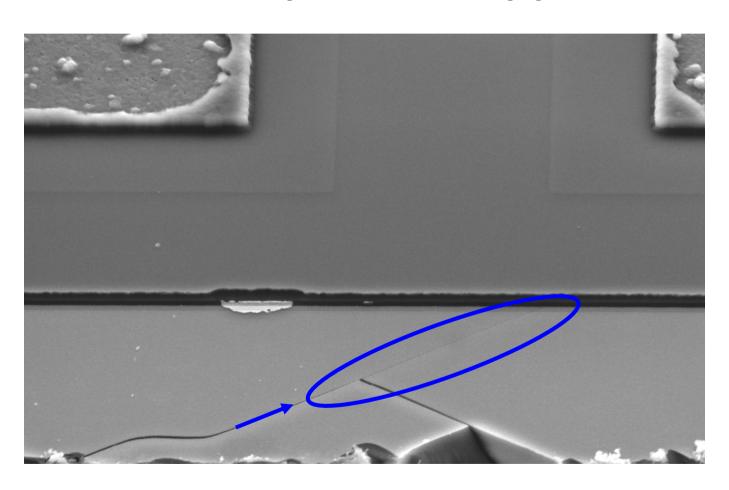


Отсутствие видимого материала крепления кристалла

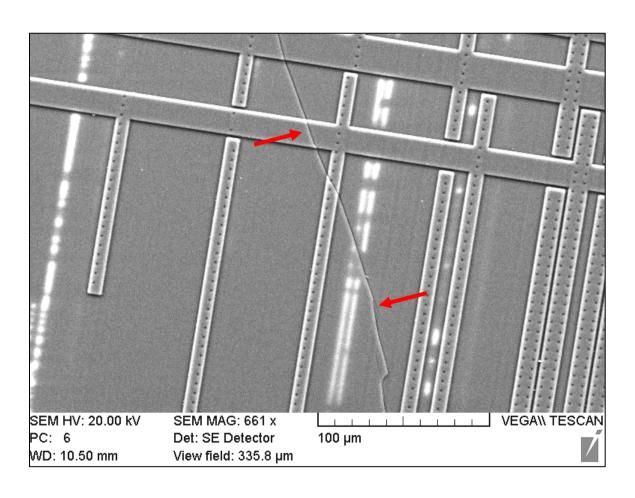
## Контроль проволочных межсоединений методом РЭМ



Коррозия проволочных межсоединений

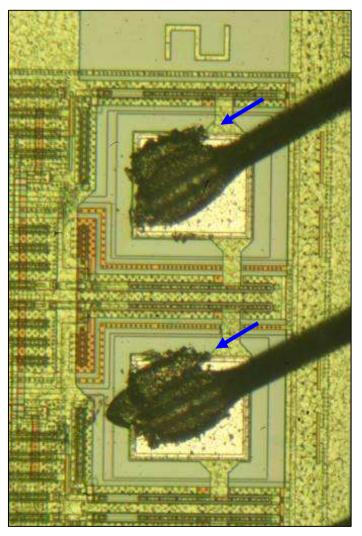


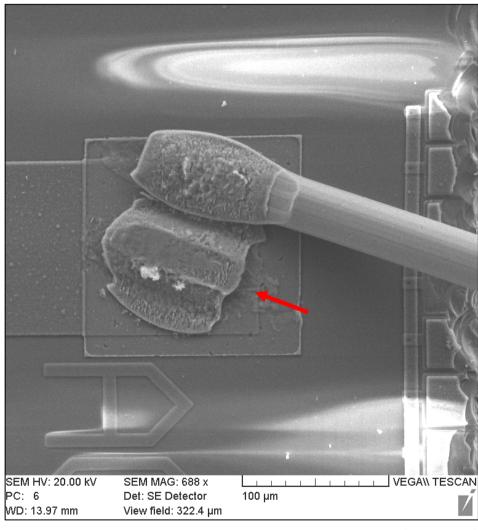
Трещина на кристалле, направленная в сторону функциональных элементов



Трещина в активной области кристалла микросхемы

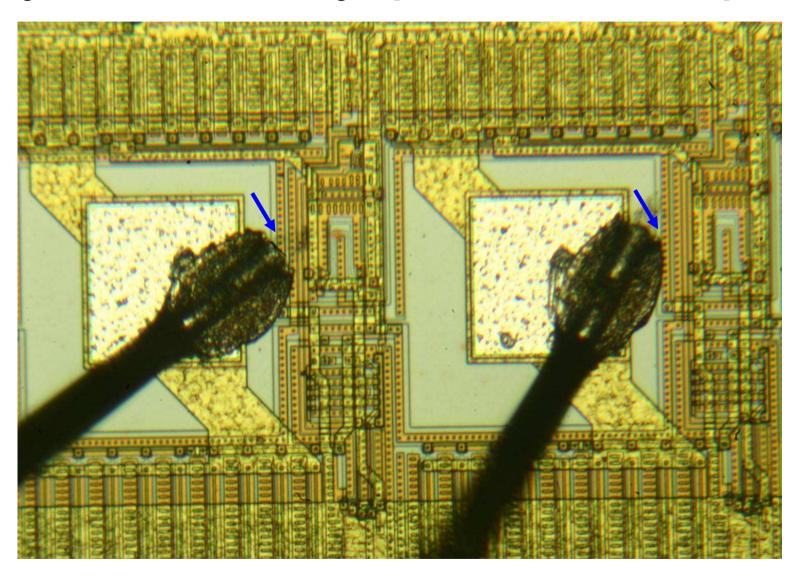
### Визуальный внутренний контроль и контроль методом РЭМ



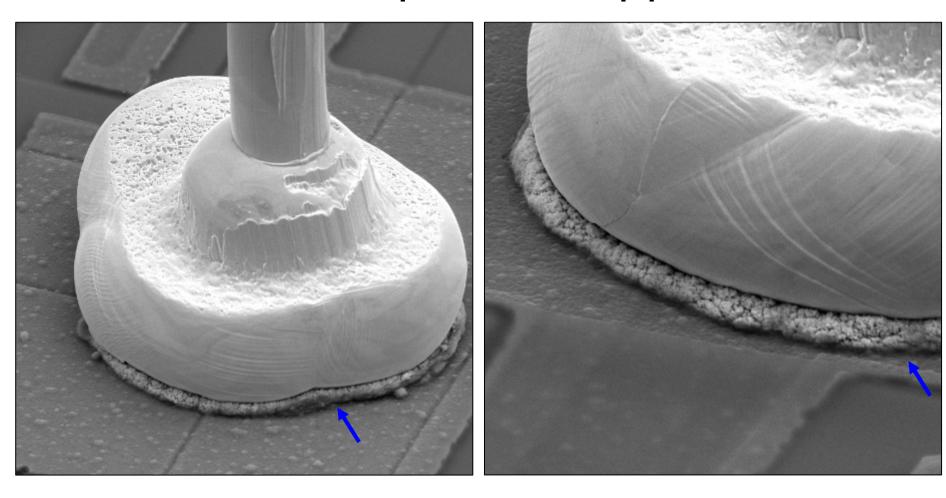


Повторная сварка. Изображения получены: в оптическом микроскопе (слева) и методом РЭМ (справа).

#### Визуальный внутренний контроль

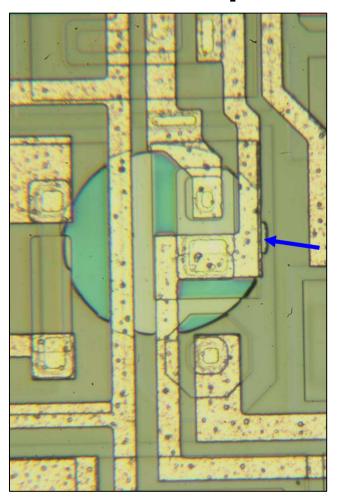


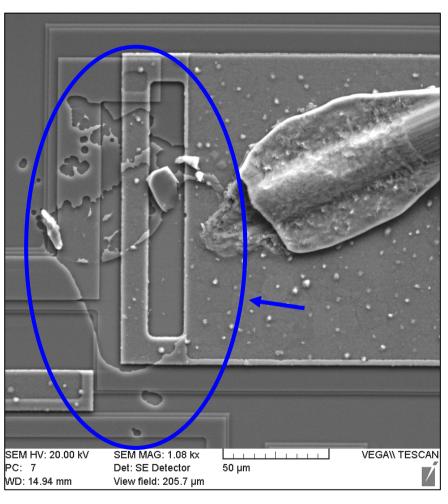
Замыкание сварных соединений на токоведущие проводники



Интерметалл в сварном соединении

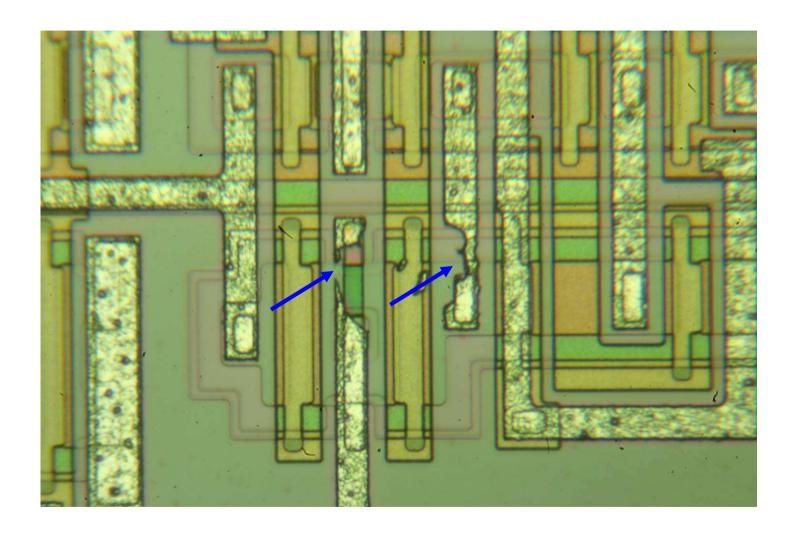
## Визуальный внутренний контроль и контроль методом РЭМ





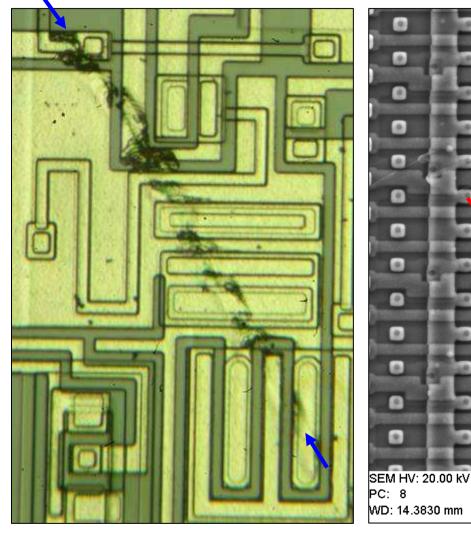
Нарушение пассивирующего покрытия. Изображения получены: в оптическом микроскопе (слева) и методом РЭМ (справа).

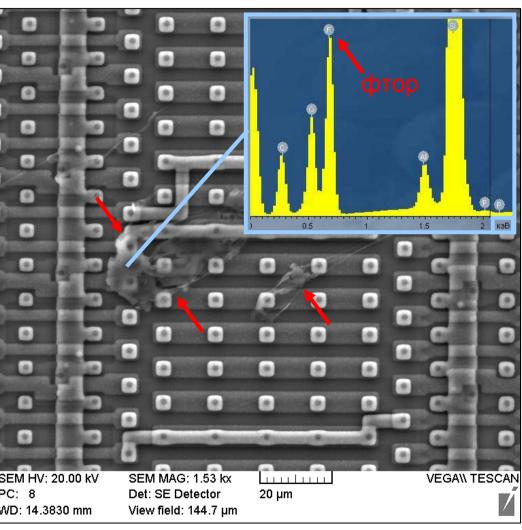
#### Визуальный внутренний контроль



Уменьшение ширины и разрывы дорожек металлизации

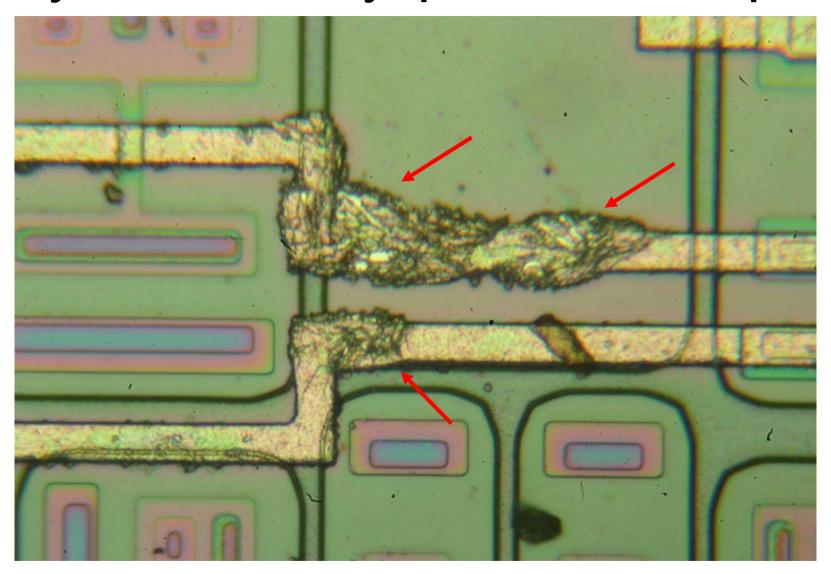
### Визуальный внутренний контроль и контроль методом РЭМ





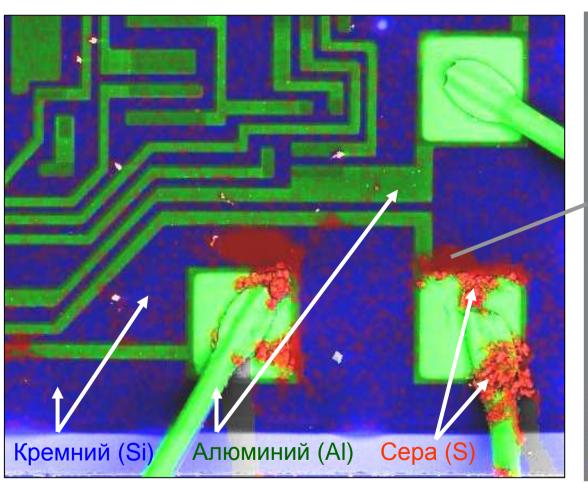
Загрязнения активной области кристалла. Изображение слева получено на оптическом микроскопе, справа - методом РЭМ, спектр элементного состава загрязнения – методом РСМА.

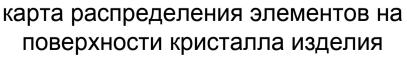
### Визуальный внутренний контроль

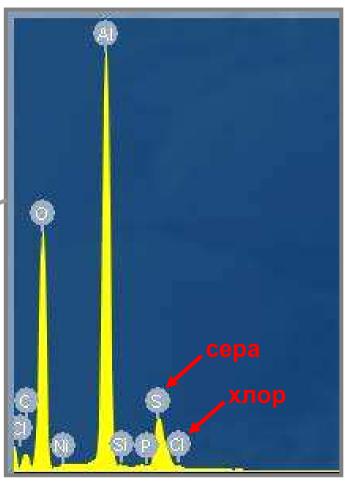


Коррозия металлизации

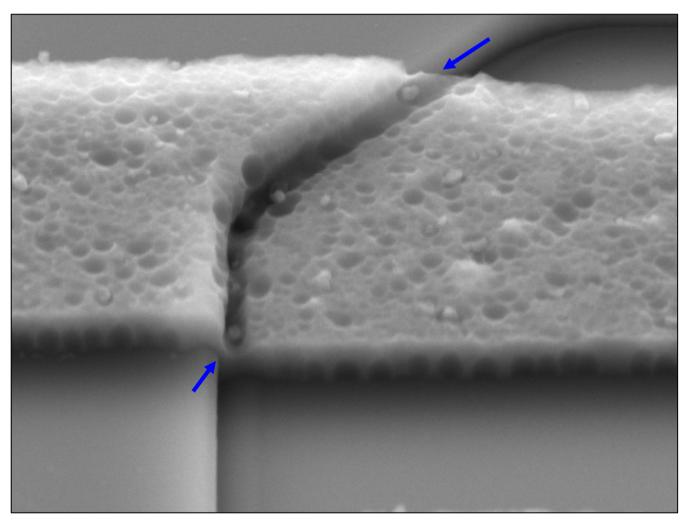
## Контроль кристалла и металлизации методами РЭМ и РСМА







спектр элементного состава продуктов коррозии



Утонение ступеньки металлизации ниже допустимого значения (0.5)